NONCONTACT TYPE IC CARD INFORMATION PROCESSING SYSTEM

Patent number:

4.5

JP4153896

Publication date:

1992-05-27

Inventor:

Tr.

KATAYAMA YOSUKE; KOSEKI KIMITAKA; TAKEUCHI

TAKASHI; IEGI TOSHIATSU

Applicant:

HITACHI MAXELL; NTT DATA TSUSHIN KK

Classification:

- international:

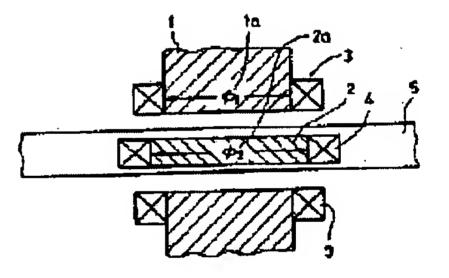
(IPC1-7): B42D15/10; G06K17/00; G06K19/07

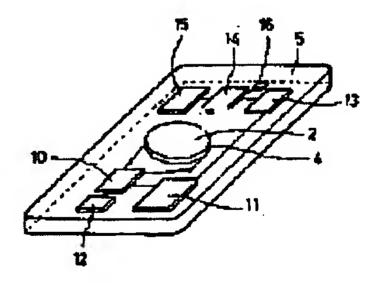
- european:

Application number: JP19900280030 19901018 Priority number(s): JP19900280030 19901018

Abstract of JP4153896

PURPOSE:To realize compact configuration, good transmission efficiency, and superior reliability by making the diameter of the core of an external device smaller than the diameter of the core in an IC card. CONSTITUTION: The magnetic induction part composed of the thin core 2 which has a diameter phi2 and high magnetic permeability and a coil 4 wound around the core 2 is arranged at the center part of the IC card 5. When the IC card 5 is mounted on the external device, the core 2 of the IC card 2 is inserted into the gap part of the core 1 of the external device and the core 2 and core 1 are arranged in opposition relation. At this time, the diameter phi1 of the core 1 is set smaller than the diameter phi2 of the core 2. Consequently, magnetic coupling which has high efficiency and small leak magnetic flux is realized and the reliability of noncontact transmission and reception of information is improved.





① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-153896

⑤Int. Cl. 5

17

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成 4年(1992)5月27日

G 06 K 17/00 B 42 D 15/10 5 2 1 F

6711-5L 6548-2C

6711-5L G 06 K 19/00

H×

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

9発明の名称 非接触型 I Cカード情報処理システム

②特 願 平2-280030

②出 願 平2(1990)10月18日

@発 明 者 片 山 洋 介 大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社

内

@発 明 者 小 関 公 崇 大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社

内

②発 明 者 竹 内 隆 東京都港区虎ノ門1丁目26番5号 エヌ・テイ・テイ・デ

ータ通信株式会社内

大阪府茨木市丑寅1丁目1番88号

勿出 願 人 日立マクセル株式会社

⑦出 願 人 エヌ・テイ・テイ・デ 東京都港区虎ノ門1丁目26番5号

ータ通信株式会社

個代 理 人 弁理士 梶山 佶是 外1名

最終頁に続く

明細書

1.発明の名称

非接触型ICカード情報処理システム

2.特許請求の範囲

(2) 情報処理装蔵のコイルのコアの径φ1 とIC

カード内のコイルのコアの径 φ2 とが (φ2 ー φ) ≥ 0.3 φ2 にある関係を満足することを特徴とする請求項 1 記載の非接触型 I Cカード情報処理システム。

3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、落板上に集積回路を搭載した非接触型ICカードの情報処理システムに関し、詳しくは、ICカード情報処理システムのICカードとそれを受ける情報処理装置との間の磁気結合の改良に関する。

[従来の技術]

従来、この種のICカードの磁気結合部においては、電気的接点同志を機械的に押しつけることで接触させて電力供給、信号の送信および受信を行なっていた。しかし、電気的な接点は外部に踏出しているために、汚れ、腐食、脾耗等により接触不良を起こし、また、静電気によりこれらの接点から高い電圧が印加されて、ICカード内に設けられた集積回路案子が破壊する恐れがあり、高

い信頼性を保障できない。

€.

そこで、このような接点方式の欠点を補うために、非接触で電力供給」信号の送信および受信を行うが提案された。これは、コネクタの接接を提供を提供しつけて接触させることで電力の送信および受信を行なう方式によりでは、特別昭61-101886分付に、ではいるように電気のである。 ははおよび受信を行なう、非接触型ICカードで代表されるものである。

この種のICカードは、単一コイルで電力供給、 データの送信および受信を行なう構成のものであ り、コイルをカードの正面中央部に内蔵すること で、カードをICカードリーダ・ライタやホスト コンピュータ等の外部装置に装着され、その挿入 する方向が限定されないことから、その操作性は 高い。

[解決しようとする課題]

しかしながら、この特開昭61-101886

り小さいことを特徴とする。なお、この場合、外部装置のコアの径 ϕ_1 と I C カード内のコアの径 ϕ_2 とが、(ϕ_2 $-\phi_1$) ≥ 0 . 3 ϕ_2 なる関係を満足すると特によい。

[作用]

このように、電気的な接点を持たず中心部にコアを有するコイルで、外部装置のコア径をICカード内のコア径をより小さくすることによって高能率で漏れ磁束の少ない磁気結合を実現することができ、非接触で行なう情報の送信および受信の信頼性を上げることができる。また、ICカードと外部装置との結合部での位置ずれの許容範囲をこれにより大きくすることができる。

このような構成の磁気結合部を用いて、電磁誘導でICカードへ電力の供給を行ない、さらに外部装置とICカードとで情報を非接触で送信および受信することにより、電気的に非接触で効率的で信頼性の高い情報の送信および受信を行なうことができる。

【実施例】

号公報に示されているICカードを用いた非接触型ICカード情報処理システムでは、次のような欠点がある。すなわち、空芯コイルを用いるのでコイルのインダクタンスを大きくすることができず、送信および受信の効率が悪く、さらに、コイルが大きくなるので実装効率も悪い。

この発明は、従来の機械的な接点で外部装置と 結合するICカードが持っていた前記の欠点を解 消し、コンパクトで伝達効率がよく、信頼性に優 れた非接触型ICカード情報処理システムを提供 することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

このような目的を達成するためのこの発明のI Cカード情報処理システムは、薄型コイル、コア を有するICカードと、装着されたICカードに 対して電力供給を行なうとともにICカードと非 接触で情報の送信および受信を行なうコイル、コ アを有する外部装置(情報処理を行なった。コ 非接触型ICカード情報処理システムにおいて、 外部装置のコアの径がICカード内のコアの径よ

以下、この発明の実施例について図面を参照して詳細に説明する。

第1図は、この発明の一実施例のICカードと 外部装置の磁気結合部の断面を示す概略図であり、 第2図はICカードの概略斜視図である。

図において、5は、ICカードであって、ICカード5は、第2図に示されるように、配線基板上にメモリIC、演算処理回路(マイクロプロセッサを主体とする回路)、そして、整流定電圧機能、変復調機能、分波機能等を有する回路等の複数の集積回路が搭載され、中央部には径がゆ2で高透磁率の薄型コア2と、このコア2の周囲に巻回されたコイル4からなる磁気誘導部が配置されている。

第1図に示されるように、このICカード5を外部装置に装着したときには、外部装置のコア1のギャップ部分にICカード2のコア2が挿入され、コア2とコア1が対峙する関係に配置される。この時コア1の径φ1 はコア2の径φ2 より小さく設定されている。この実施例では、φ1 が7.

Omm, Ø2 が10.0mmである。

€

次に、この非接触型ICカード情報処理システムの動作を説明する。ICカード5が外部装置に装着されると、第3図に示すように、コア1、コア2により閉磁路が形成されロスの少ない電磁社合が行なわれる。そこで、外部装置側からコア1合が行なわれる。その流電力を供給するとコア1のギャップ部分に磁界が発生し電磁誘導によりICカード5側のコイル4に電力が誘起されICカード5の分波器10を通って整流・定電圧回路12でそれが直流電圧の電力に変換される。

ここで、分波器10は、電力供給の周波数信号とデータ送受信の周波数の信号とを分離するフィルタで構成されている。また、整流・定電圧回路12で発生する電力は、ICカード5側の電流の力となり、その内部の各集積回路に供給される。は外部装置内の演算処理回路で処理された出力情報が変調されて電力の場合の伝送周波数とは異なるより高い周波数で前記の電力とともに供給される。この情報信号はICカー

ド5内のコイル4に誘起され、分波器10を経て変復調回路11に供給されて復調される。そして、演算処理回路14で処理され、メモリIC15が替込み或は読出し制御されて前記の処理結果がメモリIC15に書込まれる。

ICカードから外部装置に対して必要に応じて信号を出力する。この外部装置への情報の送信は、外部装置がICカード5へ情報を送信する場合と同様である。また、ICカード5から受信情報を受けた外部装置が受信情報を復調するまでの処理はICカード5の場合と同じような処理となる。そこで、これらの詳細は割愛する。

なお、16は、クロック信号や送信信号の搬送 被を生成するための発振器であり、通常、搬送被 は、発振器16の信号を直接或は分周した信号が 用いられ、送信データでこれを変類するトーンパ ースト方式で外部装置とICカード5との間で情 観の授受が行われる。また、13は、データ入出 力関係の接続制御等を行うゲートアレイである。

ここで、コア1の径φ1、コア2の径φ2につ

いてこれら径 φ1 , φ2 の差と、コイルの結合時 のずれ量による結合特性を示すと、第4図乃至第 6図のようなグラフになる。第4図は、φ1 =7. 0mm, $\phi_2 = 10$. 0mmの場合であって、許 容される減衰量を1.0dBとすると、最大3. 7mmまでのずれが許容される。しかしながら、 第5図に示すように、 ϕ_1 = 7. 0 mm. ϕ_2 = 9. 0mmとすると、それは、通常、許容される 減衰量1.0 d B の範囲では、最大1.5 m m 程 度までのずれしか許容されない。ICカードは、 通常手で外部装置に挿入されるので、カード挿入 スロットに「あそび」が必要であり、この「あそ び」を勘案すると1.5mmの許容ずれ量がある。 そこで、この第5図に示されたコイル寸法のカー ドでは、前記の「あそび」に対して限界の範囲に ある。一方、第6図は、 $\phi_1 = 7.0$ mm, ϕ_2 = 7. 0 mmの場合であって、許容される滅疫量 を1.0dBとすると、0.7mmまでのずれが 許容されるにすぎない。このカードを、人手によ って抜き差しするICカードシステムに採用する

と、情報の伝達効率や電力の伝達効率が落ち、伝達率が装着状態で左右され、好ましくない。

以上のとおり、(φ2 ーφ1)の差が大きいと、 第4回、第5回のように外部装置のコア1とIC カードコア2との中心軸のズレによる滅段は緩や かで、許容されるずれ量は大きく、ICカードの 操作性が向上する。このようなコア径φ」とコア 径中2の関係を考えると、第5図で示すものでは、 (4 2 - 4 1) = 0 . 2 2 4 2 となっている。第 5図の関係は、は、許容ずれ畳のほぼ観界に近い ので、コア1とコア2の径の関係が多少変わって も问様であり、ICカードでは、その形状からコ ア2の径がカード幅で制限されているので、さほ ど大きくできない。そこで、より好ましいコア径 の関係は、(φ2 −φ1)≥0.3φ2 程度であ り、この範囲に設定することで漏れ磁束の少ない 閉磁路が形成され効率よく、電力、情報の送信お よび受信が行なえる。

[発明の効果]

以上説明したように、この発明では電気的な接

点による結合は行わず、コイルで電力、情報の送信, 受信を行なう構成をとったから、接点の接触不良による信頼性低下は無くなり、コイルの中心部に外部装配側のコアの径の1 がICカード内のコアの径の2 より小さい構造となら開催路が形成できる。すなわち、漏れ磁束が少なくなり触気にも合部での信号減衰量が小さくなり効率の良い電力供給、情報の送信および受信が出来、信頼性が向上する。

4.図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例の磁気結合部の断面図、第2図はこの発明の一実施例のICカードの斜視図、第3図はこの発明の一実施例の磁気結合部コアの斜視図、第4図、第5図および第6図は、それぞれ磁気結合部コアの位置ずれ重と減衰 量の関係図である。

1 ···外部装置コア、1 a ···外部装置コアの径、 2 ··· I C カードコア、2 a ··· I C カードコアの 径、3 ···コイル、4 ···コイル、5 ··· I C カード、 10…分放器、11…変復調回路、

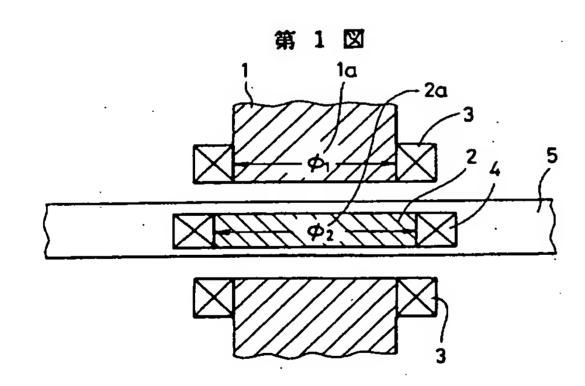
12…整流・定電圧回路、13…ゲートアレイ、

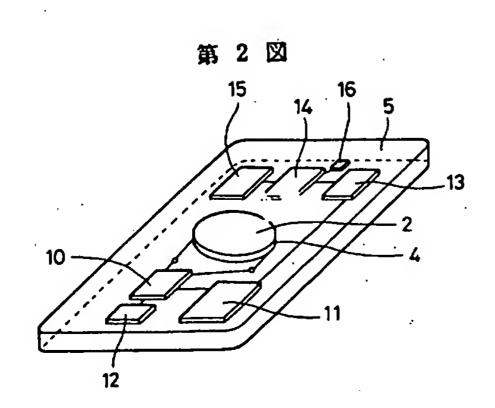
14…演算処理回路、15…メモリIC、

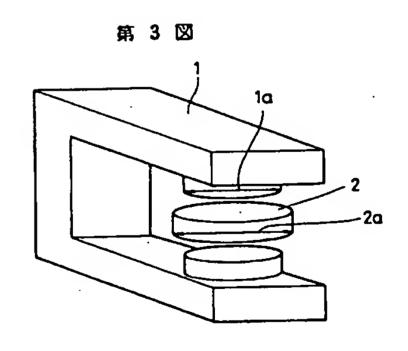
16…発振器。

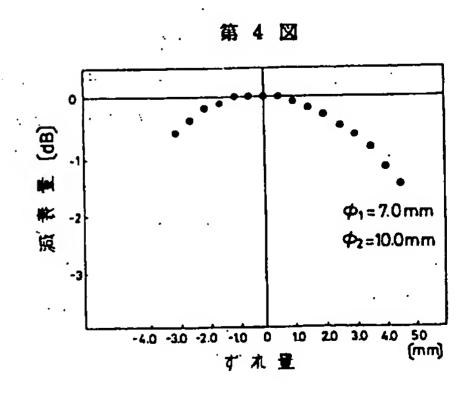
特許出願人

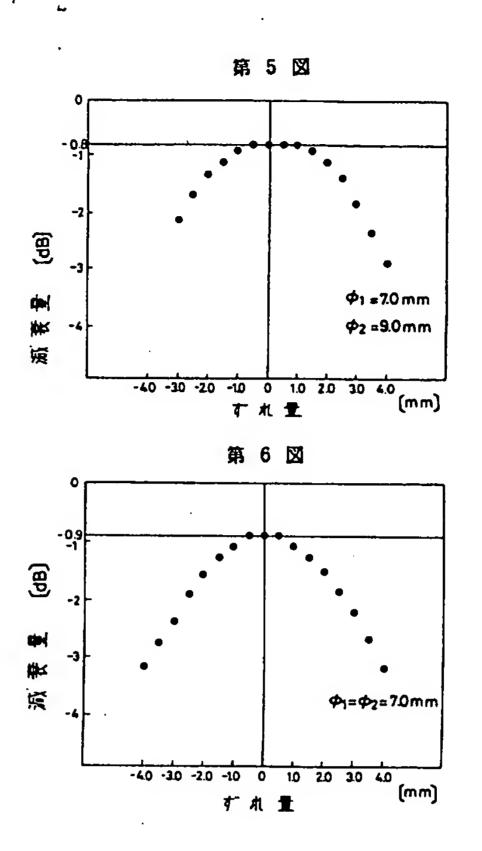
日立マクセル株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社











第1頁の続き

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

G 06 K 19/07

⑩発 明 者 家 木 俊 温 東京都港区虎ノ門1丁目26番5号 エヌ・テイ・テイ・デ ータ通信株式会社内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.